

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

信会师报字[2026]第 ZI10021 号



关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

信会师报字[2026]第 ZI10021 号

盛美半导体设备（上海）股份有限公司全体股东：

我们审计了盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 2 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10018 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2026 年 2 月 26 日

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	ACM RESEARCH, INC.	控股股东	应收账款	-	3,295.46	-	3,205.32	90.14	销售商品	经营性往来
	Hanguk ACM CO., LTD.	控股股东的子公司	应收账款	-	132.67	-	94.89	37.78	销售商品	经营性往来
	盛帷半导体设备（上海）有限公司	上市公司子公司	长期应收款	24,606.02	900.28	661.75	-	26,168.05	借款及利息	非经营性往来
	盛帷半导体设备（上海）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	78,026.52	58,155.42	-	12,276.91	123,905.03	代付费用	非经营性往来
	盛美半导体设备（北京）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	692.90	3,571.67	-	3,723.07	541.50	代付费用	非经营性往来
	清芯科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	38.40	-	-	-	38.40	代付费用	非经营性往来
	ACM RESEARCH KOREA CO., LTD	上市公司子公司	其他应收款	1,262.26	-	-	28.02	1,234.24	代付费用	非经营性往来
	盛美半导体设备无锡有限公司	上市公司子公司	其他应收款	171.60	4,702.09	-	4,873.69	-	代付费用	非经营性往来
	盛美半导体设备（成都）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	2,742.64	-	-	2,742.64	代付费用	非经营性往来
	御盛微半导体（上海）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	271.67	986.65	-	-	1,258.32	代付费用	非经营性往来
盛宜微半导体（上海）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	720.00	-	-	720.00	代付费用	非经营性往来	

关联自然人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
总计	-	-	-	105,069.37	75,206.88	661.75	24,201.90	156,736.10	-	-	-

本汇总表已于 2026 年 2 月 26 日获董事会批准。

公司负责人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  

